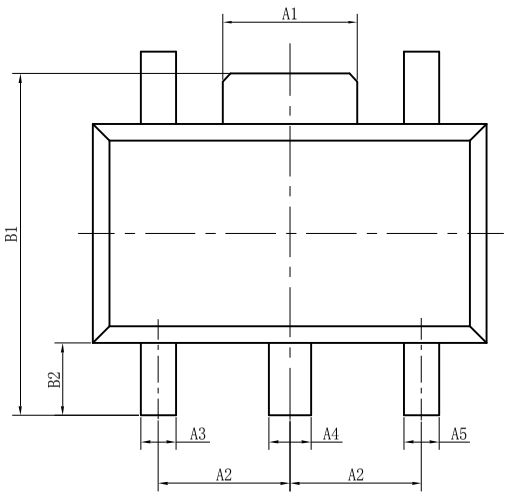
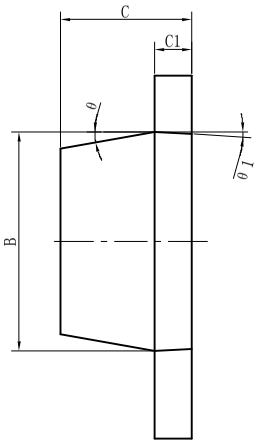
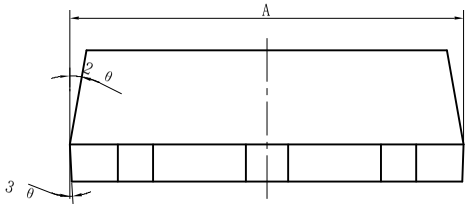
气派科技股份有限公司
China Chippacking Technology Co.,Ltd

尺寸 / 标注	最小(mm)	最大(mm)	尺寸 / 标注	最小(mm)	最大(mm)
A	4.40	4.60	B2	0.80	1.20
A1	1.55REF		C	1.40	1.60
A2	1.50BSC		C1	0.37	0.47
A3	0.35	0.45	θ	6°	
A4	0.43	0.53	θ1	3°	
A5	0.35	0.45	θ2	6°	
B	2.40	2.60	θ3	3°	
B1	4.00	4.40			







未注尺寸公差
×----------±0.5
×.×----------±0.1
×.××---------±0.01
×.×××--------±0.005

制 图	石 艳	2016.01.29	名 称	生效日期		
审 核			SOT89-5L 封装产品图	等级标记	重量	比例
批 准						
单 位	mm		图 号	页 数	第1页 共1页	
镀 涂			C-OL-085	气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH.CO.,Ltd		
			版 次 B			